

2014-2018年中国半导体分立器件市场竞争力分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2018年中国半导体分立器件市场竞争力分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/dianzi1402/9438273LSN.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-02-19

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2018年中国半导体分立器件市场竞争力分析及投资前景研究报告》共四章。首先介绍了中国半导体分立器件行业的概念，接着分析了中国半导体分立器件行业发展环境，然后对中国半导体分立器件行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体分立器件行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体分立器件行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

半导体分立器件泛指半导体晶体二极管、半导体三极管简称二极管、三极管及半导体特殊器件。

全球半导体市场在2012年衰退2.5%后，2013年恢复成长，年成长率达4.9%。2013年全球半导体市场营业额达3190亿美元，较2012年的3029亿美元成长4.9%，成长主要动力是由DRAM及NAND Flash带动，DRAM及NAND在2013年的年成长率分别为35%及27.7%。这一切要归功于杀手级产品，如智能手机、平板电脑、电子书及游戏机等终端电子产品的推动，以及实际上半导体产业是受2008与2009年的两年下降，而积聚的向上能量。全球DRAM市场总体供过于求状况持续加剧，2011年全球DRAM市场位元产能将增长58.7%，高于需求增速31.5个百分点，过剩产能占比达28.2%。中国2012年LED市场规模将达605亿元，2008-2012年年复合增长率达34%。至2015年LED芯片自给率将达70%。2010年1-11月国内元器件各细分产品PCB、电容、电阻、电感器件、电声器件、磁材料及器件、电接插元件出口同比增长分别为32.74%、44.62%、48.4%、54.31%、36.04%、43.75%、39.59%。

随着半导体分立器件制造行业竞争的不断加剧，大型半导体分立器件制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的半导体分立器件制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的半导体分立器件品牌迅速崛起，逐渐成为半导体分立器件制造行业中的翘楚！

第1章：半导体分立器件制造行业发展综述

1.1 半导体分立器件制造行业定义及分类

1.1.1 行业概念及定义

1.1.2 行业主要产品大类

1.2 半导体分立器件制造行业统计标准

1.2.1 半导体分立器件制造行业统计部门和统计口径

1.2.2 半导体分立器件制造行业统计方法

1.2.3 半导体分立器件制造行业数据种类

1.3 半导体分立器件制造行业供应链分析

1.3.1 半导体分立器件制造行业上下游产业供应链简介

1.3.2 半导体分立器件制造行业上游产业供应链分析

- (1) 芯片市场发展情况分析
- (2) 金属硅市场发展情况分析
- (3) 铜材市场发展情况分析
- (4) 塑封料市场发展情况分析

1.3.3 半导体分立器件制造行业主要下游产业链分析

- (1) 消费电子行业现状与需求分析
- (2) 计算机与外设市场发展现状与需求分析
- (3) 网络通信行业现状与需求分析
- (4) 汽车电子行业现状与需求分析
- (5) 电子专用设备行业现状与需求分析
- (6) 仪器仪表行业现状与需求分析
- (7) LED显示行业现状与需求分析
- (8) 电子照明行业现状与需求分析

第2章：半导体分立器件制造行业发展现状及前景预测

2.1 中国半导体分立器件制造行业发展现状分析

2.1.1 中国半导体分立器件制造行业发展总体概况

2.1.2 中国半导体分立器件制造行业发展主要特点

2.1.3 半导体分立器件制造行业规模及财务指标分析

- (1) 半导体分立器件制造行业市场规模分析
- (2) 半导体分立器件制造行业盈利能力分析
- (3) 半导体分立器件制造行业运营能力分析
- (4) 半导体分立器件制造行业偿债能力分析
- (5) 半导体分立器件制造行业发展能力分析

2.2 半导体分立器件制造行业经济指标分析

2.2.1 半导体分立器件制造行业主要经济效益影响因素

2.2.2 半导体分立器件制造行业经济指标分析

2.2.3 不同规模企业主要经济指标分析

2.2.4 不同性质企业主要经济指标分析

2.2.5 不同地区企业经济指标分析

2.3 半导体分立器件制造行业供需平衡分析

2.3.1 全国半导体分立器件制造行业供给情况分析

- (1) 全国半导体分立器件制造行业总产值分析
- (2) 全国半导体分立器件制造行业产成品分析

2.3.2 全国半导体分立器件制造行业需求情况分析

- (1) 全国半导体分立器件制造行业销售产值分析
- (2) 全国半导体分立器件制造行业销售收入分析

2.3.3 全国半导体分立器件制造行业产销率分析

2.4 2014-2018年中国半导体分立器件制造行业发展前景预测

2.4.1 半导体分立器件制造行业发展的驱动因素分析

- (1) 市场空间较大，需求增长强劲
- (2) 下游产业的推动

2.4.2 半导体分立器件制造行业发展的障碍因素分析

- (1) 产品结构待完善
- (2) 企业生产规模及所有制因素
- (3) 成本压力增大

2.4.3 半导体分立器件制造行业发展趋势

2.4.4 2014-2018年半导体分立器件制造行业发展前景预测

第3章：半导体分立器件制造行业市场环境分析

3.1 行业政策环境分析

3.1.1 行业相关政策动向

- (1) 《电子信息产业调整和振兴规划》
- (2) 全国半导体照明电子行业标准
- (3) 《产业结构调整指导目录（2011年本）》
- (4) 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》

3.1.2 半导体分立器件制造行业发展规划

3.2 行业经济环境分析

3.2.1 国际宏观经济环境分析

- (1) 美国经济环境分析
- (2) 欧洲经济环境分析

(3) 日本经济环境分析

(4) 新兴市场国家经济环境分析

3.2.2 国内宏观经济环境分析

(1) GDP走势及预测

(2) 消费者物价指数走势及预测

(3) 工业增加值走势及预测

(4) 固定资产投资走势及预测

3.2.3 行业宏观经济环境分析

3.3 行业需求环境分析

3.3.1 行业需求特征分析

3.3.2 行业需求趋势分析

3.4 行业贸易环境分析

3.4.1 行业贸易环境发展现状

3.4.2 行业贸易环境发展趋势

3.5 行业社会环境分析

3.5.1 行业发展与社会经济的协调

3.5.2 行业发展的地区不平衡问题

3.5.3 行业发展面临的环境保护问题

第4章：半导体分立器件制造行业投资分析及建议

4.1 半导体分立器件制造行业投资特性分析

4.1.1 半导体分立器件制造行业进入壁垒分析

4.1.2 半导体分立器件制造行业盈利模式分析

4.1.3 半导体分立器件制造行业盈利因素分析

4.2 半导体分立器件制造行业投资兼并与重组整合分析

4.2.1 半导体分立器件制造行业投资兼并与重组整合概况

4.2.2 外资半导体分立器件制造企业投资兼并与重组整合

4.2.3 国内半导体分立器件制造企业投资兼并与重组整合

4.2.4 半导体分立器件制造行业投资兼并与重组动向

4.3 半导体分立器件制造行业投资机会与投资风险分析

4.3.1 半导体分立器件制造行业机会

4.3.2 半导体分立器件制造行业风险

4.4 半导体分立器件制造行业投资价值与投资建议

4.4.1 半导体分立器件制造行业投资价值分析

4.4.2 半导体分立器件制造行业主要投资建议

图表目录

图表1：半导体分立器件制造行业上下游产业关系图

图表2：分立器件市场应用结构（单位：%）

图表3：2012年中国铜材月度产量（单位：万吨）

图表4：2012年规模以上电子信息制造业与全国工业增加值月增速对比（单位：%）

图表5：2012年规模以上电子信息制造业营业收入和利润完成情况对比（单位：亿元，%）

图表6：2009年电子信息产品月度出口额情况（单位：亿美元，%）

图表7：2012年中国电子计算机制造业主要经济指标（单位：家，万元，%）

图表8：2006-2012年中国移动基站设备增长情况（单位：万信道）

图表9：2008-2012年国内电信固定资产投资情况（单位：亿元）

图表10：2012年中国通信设备制造业主要经济指标（单位：家，万元，%）

图表11：2010-2016年全球LED显示屏市场规模及预测（单位：亿美元，%）

图表12：2010-2016年中国LED显示屏市场规模及预测（单位：亿元，%）

图表13：2010-2016年中国LED照明市场规模及预测（单位：亿元，%）

图表14：部分国家白炽灯淘汰时间表

图表15：最近连续两年半导体分立器件制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）

图表16：最近连续两年中国半导体分立器件制造行业盈利能力分析（单位：%）

图表17：最近连续两年中国半导体分立器件制造行业运营能力分析（单位：次）

图表18：最近连续两年中国半导体分立器件制造行业偿债能力分析（单位：% ，倍）

图表19：最近连续两年中国半导体分立器件制造行业发展能力分析（单位：%）

图表20：最近连续两年半导体分立器件制造行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）

图表21：最近连续三年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表22：最近连续三年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表23：最近连续三年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表24：最近连续三年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表25：最近连续三年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表26：最近连续三年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表27：最近连续三年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表28：最近连续三年不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表29：最近连续两年居前的10个地区销售收入统计表（单位：万元，%）

图表30：最近连续两年居前的10个地区销售收入比重图（单位：%）

图表31：最近连续两年居前的10个地区资产总额统计表（单位：万元，%）

图表32：最近连续两年居前的10个地区资产总额比重图（单位：%）

图表33：最近连续两年居前的10个地区负债统计表（单位：万元，%）

图表34：最近连续两年居前的10个地区负债比重图（单位：%）

图表35：最近连续两年居前的10个地区销售利润统计表（单位：万元，%）

图表36：最近连续两年居前的10个地区销售利润比重图（单位：%）

图表37：最近连续两年居前的10个地区利润总额统计表（单位：万元，%）

图表38：最近连续两年居前的10个地区利润总额比重图（单位：%）

图表39：最近连续两年居前的10个地区产成品统计表（单位：万元，%）

图表40：最近连续两年居前的10个地区产成品比重图（单位：%）

图表41：最近连续两年居前的10个地区单位数及亏损单位数统计表（单位：家）

图表42：最近连续两年居前的10个地区企业单位数比重图（单位：%）

图表43：最近连续两年居前的10个亏损地区亏损总额统计表（单位：万元，%）

图表44：最近连续两年居前的10个亏损地区亏损总额比重图（单位：%）

图表45：最近连续五年中国半导体分立器件制造行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%）

图表46：最近连续五年中国半导体分立器件制造行业产成品及增长率走势图（单位：亿元，%）

图表47：最近连续五年中国半导体分立器件制造行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%）

图表48：最近连续五年中国半导体分立器件制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）

图表49：最近连续八年全国半导体分立器件制造行业产销率变化趋势图（单位：%）

图表50：2009-2012年美国经济数据及预测（单位：%）

图表51：2009-2012年欧洲经济数据及预测（单位：%）

图表52：2009-2012年我国GDP同比增速走势及预测（单位：%）

图表53：2011-2013年我国GDP贡献率预测（单位：%）

图表54：2011-2013年我国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%）

图表55：2012年分地区投资相邻两月累计同比增速（单位：%）

图表56：2012年固定资产投资到位资金同比增速（单位：%）

图表57：中国与主要贸易伙伴贸易情况（单位：亿美元，%）

图表58：最近连续六年中国半导体分立器件制造行业工业总产值（单位：万元）

图表59：中国半导体分立器件制造行业各区域销售收入占比情况（单位：%）

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/dianzi1402/9438273LSN.html>